

Section _____

HTA Semi-conducteur

Domaine d'application _____

Terrain
Production



PLUS PRODUIT

4 profondeurs d'incisions
Décollement semi facile
Léger

CAPACITÉS

Diamètre 10 - 100 mm

Profondeurs d'incision 0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1 mm

Côte restante min 10 mm / gaine - 4mm / écran

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 135 mm

Largeur 55 mm

Hauteur 35 mm

Poids hors coffret 0,16 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Tél : +33 2 43 71 11 80
Fax : +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Outil pour incision longitudinale contrôlée du semi-conducteur pelable

UTILISATION

L'ORACL permet d'inciser longitudinalement le semi-conducteur pelable pour ensuite le retirer à la main.

Profondeur d'incision réglable (0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1 mm)



Pièce(s) détachée(s)

LSO - lame de rechange incision semi-conducteur pelable

Outil(s) associé(s)

DSP - Outil pour décoller le semi-conducteur pelable

MVS - Butée d'arrêt des outils

Outils pour câbles HTA

ORACL



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeurs d'incision	Côte restante min	Longueur	Largeur	Hauteur	
ORACL	10 - 100 mm	0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1 mm	10 mm / gaine - 4mm / écran	135 mm	55 mm	35 mm	boîte en carton